

專案質詢

8-8-11-0482

立法院議案關係文書 中華民國 104 年 11 月 25 日印發

案由：本院丁委員守中，針就半導體業界整併風潮，認為全世界都在整併，本月才發生科林購併科磊，之前 WD（威騰）收購 SanDisk（新帝）。台灣半導體產業的問題在於太過分散化，皆有整併的空間，但台灣企業風格較不喜併購而傾向殺價競爭。政府應提供企業合併的租稅誘因，透過制定合併成功後可提供三至五年的稅率優惠來提高企業動力。另外，除了水平合併之外，垂直與新興領域應用開發也同樣重要，政府應做好政策引導的工作，特向行政院提出質詢。

說明：

- 一、全世界都在整併，本月才發生科林購併科磊，之前 WD（威騰）收購 SanDisk（新帝）。目前全球最成功的公司是蘋果，成功模式是針對軟體、生態系統、硬體、半導體進行全面性整合，為了要滿足類似蘋果這樣的客戶，公司規模必須要足夠。
- 二、台灣半導體產業的問題在於太過分散化，皆有整併的空間。同質性高的公司進行購併可降低研發成本，如日月光與矽品進行合併，將可減少研發費用的重複浪費，且可降低殺價搶單的機率。
- 三、政府應提供企業合併的租稅誘因，透過制定合併成功後可提供三至五年的稅率優惠來提高企業動力。另外，除了水平合併之外，垂直與新興領域應用開發也同樣重要，政府應做好政策引導的工作。